

SECE2018

第六届“土木工程结构试验与检测技术暨结构实验教学”研讨会

第一号通知



2018年8月2-4日
中国·北京

主办单位

中国建筑学会抗震防灾分会抗震试验技术委员会
中国土木工程学会桥梁及结构工程分会结构试验技术委员会
国家自然科学基金委员会
中国地震学会基础设施防灾减灾专业委员会

承办单位

北京工业大学
中国建筑股份有限公司
中国地震局工程力学研究所
清华大学
同济大学

简介

随着我国基础设施和重大工程建设的飞速发展，土木工程领域对结构试验和检测方面技术发展、设备研发和教学创新等提出了更高要求。到目前为止，我国在大型振动台和台阵系统建设、大吨位多功能试验机研发、高级试验技术开发、虚拟仿真实验室建设等领域都取得了长足进步，实验技术发展及设备研发已然走在了世界的前列。

“土木工程结构试验与检测技术暨结构实验教学研讨会”正是在这一背景下应运而生。目前已成功举办了5届，分别于2006年12月、2011年1月、2012年8月、2014年7月和2016年8月在清华大学、同济大学、哈尔滨工业大学、广州大学和西安建筑科技大学举行，为我国土木工程结构试验、检测技术与实验教学的发展做出了卓越贡献。“第六届土木工程结构试验与检测技术暨结构实验教学研讨会”将于2018年8月在北京举行。

本届会议由北京工业大学、中国建筑股份有限公司、中国地震局工程力学研究所、清华大学、同济大学协同承办，以结构试验与检测技术、实体与虚拟实验教学、实验室规划与建设为主题，为全国高校、科研院所及土木工程领域相关人员提供展示、合作、交流的平台。

组委会盛情邀请您参加“第六届土木工程结构试验与检测技术暨结构实验教学研讨会”，共同推动土木工程结构试验、检测技术与实验教学的发展。

一、会议主题

1.工程结构试验与检测技术

- 结构试验新技术与新方法
- 现场工程检测检验技术与方法
- 新型结构试验系统与检测设备
- 土木工程结构监测系统

2.实验教学

- 人才培养及实验教学改革
- 土木工程结构实验教学
- 虚拟仿真实验教学
- 实验室开放与资源共享

3.实验室规划与建设

- 实验室建设、发展新动向
- 虚拟仿真实验室的建设、发展
- 实验室管理与认证认可
- 仪器设备研发与建设

二、重要日期

摘要截止日期：2018年1月31日

全文截止日期：2018年4月30日

会议日期：2018年8月2-4日

三、会议安排

1.会议地点: 北京工大建国饭店

2.会议论文: 学术委员会将评选部分优秀会议论文并推荐到《北京工业大学学报》、《世界地震工程》、《实验技术与管理》等学术期刊上发表。

3.会议内容: (1) 将组织特邀报告、主题报告和分组学术报告; (2) 将组织参观北京工业大学、中国建筑股份有限公司及中国地震局工程力学研究所实验室。

四、会务费

会务费为1000元/人(学生为600元/人), 交通费、住宿费自理, 被推荐的优秀论文的论文版面费另行缴纳。

五、学术委员会

主 任: 聂建国 院士(清华大学)

副主任: 吕西林 教授(同济大学)

杜修力 教授(北京工业大学)

委 员: (按姓氏拼音排序)

白国良 程绍革 崔 杰 戴君武 范 峰 樊健生
郭 迅 郭玉荣 郭子雄 金伟良 李 杰 李 惠
李宏男 李建中 李永录 李志山 李忠献 刘文光
刘伟庆 鲁 亮 卢文胜 陆伟东 罗尧治 牛 斌

牛荻涛 潘 鹏 潘 文 全学友 史庆轩 孙柏涛
孙建运 苏明周 朱 彤 谭 平 唐光武 田春雨
田石柱 王柏生 王 强 王宗纲 吴 斌 吴 波
吴 刚 吴智深 肖 岩 肖汝诚 薛素铎 薛伟辰
熊世树 徐忠根 闫维明 杨庆山 易伟建 叶献国
余志武 张启伟 张兴虎 赵 斌 赵衍刚 赵作周
郑文忠 朱宏平 朱 彤 周 云 邹超英 宗周红

六、组织委员会

主 任:

闫维明 教授(北京工业大学)

副主任:

许成顺 教授(北京工业大学)

李振宝 教授(北京工业大学)

王宗纲 教授(清华大学)

卢文胜 教授(同济大学)

孙建运 教高(中国建筑股份有限公司)

王 涛 研究员(中国地震局工程力学研究所)

委 员: (按姓氏拼音排序)

白玉磊 陈适才 范立峰 韩 强 何浩祥 侯本伟
贾俊峰 姜子钦 金 浏 李鹏飞 李 易 李雄彦
林旭川 刘学春 彭凌云 乔崎云 石南南 史鹏飞
王利辉 王小娟 许才坤 闫秋实 张翠强 张建伟
赵 密 赵 旭 钟紫蓝 周宏元 周惠蒙 周中一

七、秘书处

秘书长: 唐贞云 纪金豹

联系人:

唐贞云: 13810980957 (总负责)

洪 越: 18810327933 (论文投稿)

杨成苗: 18811311598 (住宿安排)

张泽伟: 17801128085 (产品展示)

电子邮箱: sece2018@163.com

回执 (可复印)

姓名	
职称、职务	
工作单位	
通讯地址	
邮政编码	
联系电话	
E-mail	
是否参会	<input type="checkbox"/> 提交论文, 参加会议 <input type="checkbox"/> 提交论文, 报告交流 <input type="checkbox"/> 不提交论文, 参加会议 <input type="checkbox"/> 参加产品展示和会议
拟提交 论文题目	